

## 投资者关系活动记录表

证券简称：晶升股份

股票代码：688478

编码：〈2024-005〉

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称	西部证券、山西证券、寻常投资、银华基金、华泰证券
时间	2024-6-12
地点	公司会议室及线上交流
公司接待人员姓名	董事长、总经理：李辉
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>问答环节</b></p> <p><b>Q: 请问公司的产能利用情况和扩产进度?</b></p> <p>A: 目前公司的产能利用率约为90%。新建设的总部生产及研发中心正处于内部设施安装调试阶段，预计项目验收后可于今年9月份投入使用。此项目正式达产后，公司总产能将达到每年1400台左右。公司会合理地进行产能规划布局，以匹配市场发展和客户需求。</p> <p><b>Q: 碳化硅衬底降价是否会对我们设备端造成很大的压力?</b></p> <p>A: 长晶设备的设备折旧成本在碳化硅衬底整体成本中的占比并不大。当然，随着碳化硅行业的发展，对成本方面的要求越来越高，设备价格的调整也是不可避免的。公司会通过设备配置的优化、供应链的整合和生产管理的加强来减少下游客户传导来的价格压力。同时，我们将继续提升产品的技术竞争力，根据客户工艺需求进行设备的定制化开发，体现出作为半导体设备厂商的真正价值。</p> <p><b>Q: 请问硅行业近期是否出现复苏迹象?</b></p> <p>A: 半导体硅方面，行业去库存已接近尾声，其中部分产品的价格开始呈现见底向上趋势。国内半导体硅片企业的逆势扩张也逐步建立了市场信心。这些市场情况预示着新一轮半导体上行周期有望开启。</p>

**Q: 在当前的光伏寒冬下，公司对于光伏产品方面的业务规划是怎样的？**

A: 经过公司团队不断的技术研发和经验积累，我们的光伏产品在产品技术方面已取得了显著的进步，并顺利通过了现场批量设备的验证。公司光伏拉晶控制系统的自动化和智能化水平大幅提升，有效地提高了客户的生产效率，降低了拉晶过程中对于人员的依赖。在当前的光伏行业调整期，我们将进一步推进客户原有长晶设备的自动化改造升级业务，帮助客户形成有竞争力的成本优势来迎接行业反转的到来。